**第十一届中国轴承论坛暨2023轴承前沿技术学术会议**

**会议回执**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **性别** |  | **职务、职称** | |  | | |
| **工作单位** |  | | | | | | | |
| **发票信息** | □增专票 □增普票  公司名称：  税 号：  地 址：  电 话：  银行账号：  开 户 行： | | | | | | | |
| **发票邮寄地址** |  | | | | | | | |
| **电话** |  | | **传真** | |  | | **邮编** |  |
| **电子邮件** |  | | | | | | | |
| **是否住宿** | □是 □否 | | | | | | | |
| **是否参观** | □是 □否  注：参观现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室 | | | | | | | |